

TOPPAN

JAPAN PACK 2025

〔日本包装産業展〕

Japan Packaging & Manufacturing
Technology Show 2025

〔会場・会期〕

東京ビッグサイト東8ホール

小間番号:8-313

2025年10月7日(火)－10日(金)

10:00－17:00

物流支援ソリューション
LOGINECT®

製造DX統合ITソリューション
NAVINECT®

スマート点検支援サービス
e-Platch®

物流DXインテグレーターの
アイオイ・システム

開発～運用までワンストップ
RFIDソリューション

特別
展示

“DX”から“データドリブン経営
による企業変革”へ

TOPPAN × **INDUSTRIAL-X**
DIGITAL/PHYSICAL/HUMAN
TRANSFORMATION PLATFORMS



製造DX & 物流DX “トータルサポート”で寄り添う

TOPPANブースでは、食品・日用品・流通・医薬など様々な業界の製造・物流現場に向けたデジタル化支援のサービスを展示します。

また、AI活用による経営・事業変革の支援について、INDUSTRIAL-Xとの協業による特別展示を行います。

TOPPAN 株式会社

生活・産業事業本部 SX推進センター SX事業開発本部
〒110-8560 東京都台東区台東1丁目5番1号
<https://www.toppan.co.jp/living-industry/packaging/>

SMARTS
Smart Choice, Sustainable Future with TOPPAN

その他、会期中に以下2つの展示にも出展します

包装ライフサイクルコーナー

東展示棟7ホール(7-916)

主催者である日本包装機械工業会による、Circular EconomyとCarbon Neutralの実現に向け「C」でつなぐ未来の循環」をテーマとした、「包装ライフサイクルコーナー」について、TOPPANは同コーナーを監修するとともに、展示にも参加します。

メイン展示として、国内外の社会動向を踏まえて、包装ライフサイクルに関連したTOPPANが関わる協業事例を5つパネル展示するほか、個社としてGL BARRIERを活用したバリア包材、単一素材を用いてリサイクル適性を向上させるモノマテリアル包材とともに、プラスチック資源循環に貢献する再生材活用パッケージといった、サステナブルパッケージソリューションを展示します。



セミナー 情報

包装ライフサイクルパネルディスカッション

「協業によるパッケージの資源循環に向けた取り組み」
【登壇】 TOPPAN株式会社 SX推進センター 藤井 崇

・日 時:10/9(木)10:20~11:20
・会場名:GXステージ(東7ホール内)

CLOMAパビリオン

東展示棟7ホール(7-915-26)

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)の会員企業・団体が集い、容器包装の今後の役割・イノベーション・トレンド等を訴求するパビリオンに、会員企業であるTOPPANも参加します。

当社ブースでは、パウチに使用するフィルム全体の再生材使用比率約30%を実現したパッケージや、パッケージの主要フィルムの再生に向けた取り組み等を提案します。



セミナー 情報

CLOMAセッション③

「容器包装の資源循環、GHG排出量可視化に向けた取り組み」
【登壇】 TOPPAN株式会社 SX推進センター 福武 修太

・日 時:10/10(金)14:30~
・会場名:GXステージ(東7ホール内)

会場 ご案内

